证券代码：603005　　证券简称：晶方科技　　公告编号：临 2018-053

苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日收到公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）通知，获悉中新创投将其持有的本公司部分股份予以质押，具体如下：

依据中新创投与招商银行股份有限公司苏州分行所签署的质押合同，中新创投将其持有的本公司限售流通股 1800 万股予以质押。上述登记质押手续已于 2018 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至公告日，中新创投持有本公司 55,048,276 股限售流通股（目前处于承诺锁定状态，锁定期截止至 2019 年 2 月 11 日），占公司总股本的 23.50%；累计质押的股份数量为 5390 万股，占公司总股本比例为 23.01%，占其持有公司股份的 97.91%。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 27 日